

Průběh obhajoby diplomové práce:

Student odprezentoval svoji práci. Oponent přednesl své dotazy, konkrétně ohledně spolehlivosti komunikačních periférií MCU, vlivu pájených spojů na spolehlivost a rychlost nadproudové ochrany. Dalšími dotazy byl vliv většího množství komponent na střední dobu mezi poruchami, další možné architektury, a diagnostika I2C periférií. Dalším dotazem byla možnost předběžného zjištění poruchy.

Klasifikace: **Velmi dobře**Datum obhajoby: **14. června 2023**

00089153